⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 195791

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)8月30日

B 23 K 26/18

7362-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称

レーザ光線による彫刻方法

②特 願 昭60-38255

愛出 願 昭60(1985)2月27日

次 郎

長野県上伊那郡高遠町大字西高遠1132番地 高遠製函株式

会社内

卯出 願 人 高遠製函株式会社

長野県上伊那郡高遠町大字西高遠1132番地

00代 理 人 弁理士 牧 哲郎 外2名

明 細 包

1 発明の名称 レーザ光線による彫刻方法

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、レーザ光線が有する鋭い指向性とエネルギ密度の高い性質を利用して、木材や合成樹脂板に文字若しくは絵柄模様等の図形を精巧に彫刻する方法に関する。

(従来の技術)

レーザ光線によるこの種の彫刻方法としては、 網または真ちゅうのようなレーザ光線を遮る金額 板に、加工形状に対応するパターンの透孔を築設 して型板を作り、この型板を木材等の被加工材が の面に低ね、上方からレーザ光線を照射して透 部分のみを焼き削ることにより、被加工材に透 の透孔と同じパターンの形状を加工する方法が 来知られている。(たとえば特公昭58-152 32号公報、特開昭56-71000号公 報)。

(免明が解決しようとする問題点)

しかし従来の型板による方法では、ループ状に閉じた透孔は型板に穿設できず、透孔を穿つ場合には必ず型板全体を一体的に保つための所謂をはいるが必要なため、文字や図形の外縁全陽を被加工材の表面に彫り下げて完全な形状に形成することは不可能であった。たとえばAという文字を彫刻する場合は、型板Qに第7図または第8図のような形状でブリッジBを有する透孔Pを穿のほかなく、正確な字体を加工できないという欠点が

あった。

本発明はこの欠点を改良し、文字や図形の外縁 全周を彫り下げてブリッジのない形状に彫刻する ことを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

(作用)

しかしてエッチングしたマスクシートの金属層は、一枚の耐蚀性の基材フィルムに一体的に積層

方形の枠とその中に囲まれたAという文字から成るパターンのレジスト被膜3を、公知の手法たとえばフォトレジスト法またはシルク印刷法により形成した後(第3図)、エッチング処理被に強け、レジスト被膜3に覆われていない部分の金属とを解食除去してマスクシートMに前記所定パターンの金属層2を形成する(第4図)。

レーザ光線 L を照射すると、レーザ光線 L は金属層 2 で遮断されマスクシート M のレジスト 被膜3 のみを蒸発させるが、基材フィルム 1 が露出した部分では基材フィルム 1 を通過して被加工材 4 の表面をある探さ(1 ミリ乃至 3 ミリ)まで蒸発

しているから、外縁全周がループ状に閉じたブリッジのない形状に形成しても、 ばらばらにならず基材フィルム上に一体的に保持される。

従ってこのマスクシートで被加工材を覆ってレーザ光線を照射すると、金属層で遮られた部分を除く他の被加工面が一定の探さだけ蒸発して焼き削られた状態となり、外縁全周を彫り下げた金属層のパターンが被加工面に残って浮彫になる。

(実施例)

次に本発明の一実施例を図面に示して説明する。

1 はエッチングで賞食しないような耐飲性の材質たとえばポリエステル等から成る厚さ20μ乃至50μ程度の基材フィルムで、これに鉄、銅、真鋳のような電気分解する金属で厚さがエッチング可能な100μ未満の金属層2を一体的に積層してマスクシートMを形成する。(第2図)

そしてこのマスクシートMの金属層2の表面に、加工形状に対応した所定パターン、たとえば

させて、四部6を彫り込み(第6図)、その結果、被加工材4の表面に金属層2のパターンと同一のパターンすなわち方形の枠と文字Aが浮き出て残る。(第1図)。

を展開している。 を展開している。 を展開している。 を展開している。 を表面にはあります。 を表面にはあります。 を表面にはあります。 の表面にはなりでする。 をではないできます。 をではないできます。 をではないできます。 をではないできます。 をではないできます。 をではないではないできないではないではないできます。 をはずれる。 をはないる。 とないる。 をはないる。 とないる。 とない。 とないる。 とないる。 とないる。 とないる。 とないる。 とないる。 とないる。 とない。 とない。 とないる。 とないる。 とないる。 とないる。 とないる。 とないる。 とないる。 とないる。 とな

また金属層2を前述の実施例とはネガティブのパターンにエッチングすれば、被加工材4の表面

の凹凸が第1図と正反対になる。 すなわちこの場合は金属層より露出した方形の枠と文字 A が彫り削られて凹部となり、金属層で覆った残余の部分が相対的に浮き上って凸部になる。

(発明の効果)

第1図は本発明方法により影剣した被加工材の 射視図、第2万至6図は本発明を実施した彫刻方 法の工程図で、それぞれ第1図の矢印に沿う断面 で示す。第7、8図は従来方法で使用する刺版の 平面図である。

1 は基材フィルム、 2 は金属暦、 3 はレジスト 被膜、 4 は被加工材、 M はマスクシート、 L は レーザ光線。

特許出願人 高 遠 製 画 株 式 会 社 代理人 弁理士 牧 哲郎(ほか 2 名)



